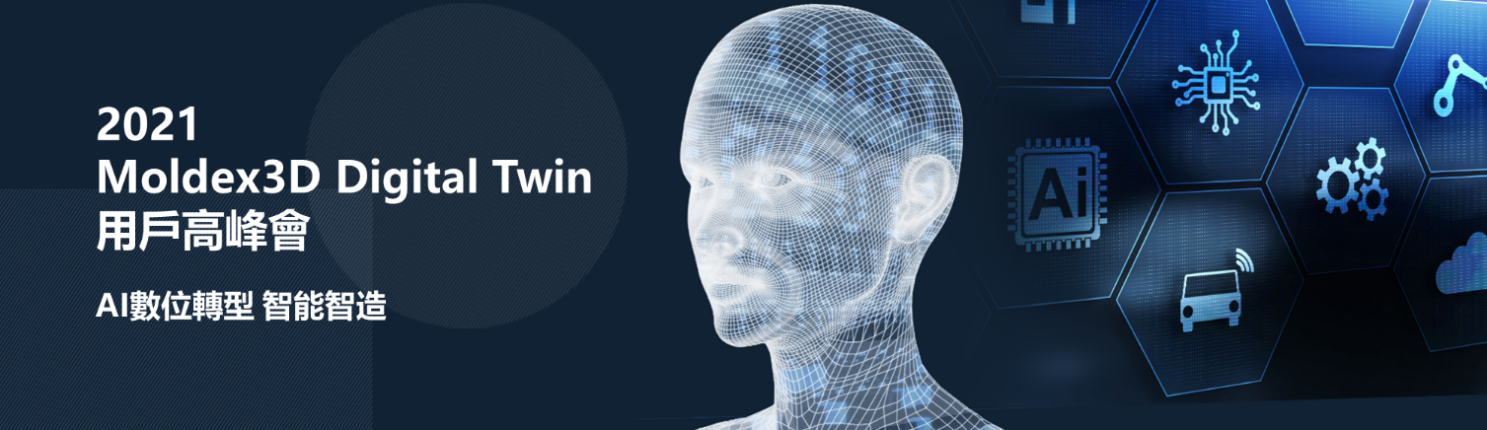
****

* **日期：2021/11/16(二)-17(三)**
* **地点：在线**

**在工业4.0智能制造的竞争浪潮下，全球制造业正积极往数字转型、虚实整合的方向迈进，受惠于5G技术革新, 各式各样的互联网装置已加速上市：智慧电动车、智慧家居办公、智慧医疗远程照护、以及制造业关注的智能制造工业互联网等。**

**Moldex3D致力于发展数字分身Digital Twin技术，协助塑料射出行业迈向AI数字转型 智能智造，2021 Moldex3D Digital Twins用户高峰会将于2021/11/16(二)~17(三)于在线举办，在此诚挚邀请您于本次大会中投稿，对于入选优质技术应用报告，我们邀请您在大会中演讲，您和您的企业在技术应用领域之成绩，将获得行业内的肯定认可，诚挚邀请您即刻投稿！**

* **会议流程**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **主题** | **讲者** |
| **2021/11/16(二)** | | |
| **13:10-13:30** | **在线签到** | |
| **13:30-14:00** | **Moldex3D 工业4.0智能制造整合发展** | **科盛科技 张荣语 执行长** |
| **14:00-14:30** | **材料数位分身与云端材料库** | **科盛科技 许嘉翔 副执行长** |
| **14:30-14:40** | **中场休息** | |
| **14:40-15:10** | **机台数位分身与T0量产** | **科盛科技 彭轶晖 副执行长** |
| **15:10-15:40** | **用户演讲** | |
| **15:40-16:10** | **用户演讲** | |
| **2021/11/17(三)** | | |
| **13:10-13:30** | **在线签到** | |
| **13:30-14:00** | **iSLM助力协同模具开发与成型知识管理** | **科盛科技 杨文礼 副执行长** |
| **14:00-14:30** | **用户演讲** | |
| **14:30-15:00** | **用户演讲** | |
| **15:00-15:20** | **中场休息** | |
| **15:20-15:50** | **MPE数字学习系统** | **科盛科技 翁文欣 经理** |
| **15:50-16:20** | **用户演讲** | |
| **16:20-16:50** | **用户演讲** | |
| **16:50-17:00** | **闭幕** | |

**(科盛科技保有议程调整权利)**

一張含有 文字, 室內, 桌, 數個 的圖片

自動產生的描述一張含有 文字, 個人 的圖片

自動產生的描述

* **投稿方式：**
  + **欢迎您踊跃投稿，有意投稿者请先完成下页之”投稿意愿表” (2021年10月15日以前截止)**
  + **技术应用报告简报(PPT)与演讲视频(30分钟)：请于2021年11月05日前提供**
  + **对于录取的技术应用报告与演讲视频，我们将提供演讲费与奖杯，感谢您及贵单位的参与**

**投稿意愿表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **公司名称** |  | | |
| **演讲姓名** |  | **部门** |  |
| **职称** |  | **公司电话** |  |
| **手机** |  | **E-mail** |  |
| **投稿题目** |  | | |